

安徽芯瑞达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（<u>现场调研</u>）
参与单位名称及人员姓名	水璞基金 冯珺 财通证券 耿荣晨 稻沣投资 刘牧野 星华基金 方康 华安证券 郑洋
时间	2026年8月31日
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：唐先胜
投资者关系活动主要内容介绍	问题1、公司面向AR-AI显示的MicroLED 微显示全彩化技术攻关现状，位于产业化的哪个阶段，比较技术优势有哪些 回答： 公司依托在Mini/Micro-LED 领域的长期研发与工程化沉淀，协同中国科学技术大学、合肥工业大学等高校科研力量，联合推进面向AR-AI显示的 MicroLED 微显示全彩化技术与核心光机攻关。目前相关样机验证工作正在有序展开。 新技术产业化，通常包括实验室—中试线—产业化几个阶段。公司面向AR-AI显示的 MicroLED 微显示全彩化技术攻关目前仍处于实

	验室阶段。 从产业分析数据看，对比MicroOLED、LCoS、DLP等技术，在成本、寿命、对比度、亮度、PPI、功耗、体积、响应速度等维度上，目前除成本外，MicroLED的性能优势均较明显。相信随着产业、行业的快速发展，更多商业化后，成本优势也会得到体现。 当前，微显示全彩化技术路线主要包括MicroLED与MicroOLED等技术，其中：MicroLED技术又分为彩色堆叠与量子点色域转换技术。公司采取的是MicroLED量子点色域转换技术。 问题2、公司面向AI-AR眼镜领域的微显示全彩化技术有哪些应用，目前有无样品或产品，有哪些客户。 回答： 公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决。MicroLED被称为终极显示技术，本身就是公司战略方向的一部分。MicroLED因其优异的物理属性，正从传统的“显示像素”向“可编程光信息单元”演进，将会带来更多的应用场景与商业机会。 在7月8日2026微显示创新及应用大会上，公司创新研发负责人受邀发表主题报告，系统阐述了芯瑞达在面向AI-AR眼镜领域的微显示全彩化技术布局、工程化进展及对MicroLed光互联的产业思考。并表示在像素级智能车灯领域，芯瑞达即将完成4万像素高亮车灯样机，在开发过程中，突破了高电流驱动、热管理、色转换均匀性及系统可靠性等关键难题。 公司面向AI-AR眼镜领域的微显示全彩化技术仍在研发推进中。目前无产品也无客户。请投资者注意风险。 问题3、公司如何看待产业并购 回答： “并六条”等政策发布以来，市场热度明显提升。公司也在积极、审慎关注产业链上下游的并购实例与机会。目前公司暂无应披露而未披露的重大并购事项。后续如有涉及，将按规定及时履行信息披露义务，请以公司在指定媒体披露的公告为准。 以上信息未涉及内幕信息。 本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。
--	--

附件清单（如有）	无
日期	2026年9月1日